

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于签署《临时债委会协议》补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要事项及风险提示：

● 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于近日收到了经临时债委会全体成员单位共同签署《临时债委会协议》补充协议，该补充协议为《临时债委会协议》（以下简称“原协议”）之延续。经临时债委会全体成员表决通过，决定将临时债委会延期 6 个月，有效期至 2026 年 11 月 7 日。

● 2025 年 12 月，临时债委会全体成员单位共同签署完毕的《〈临时债委会协议〉补充协议》（以下简称“原补充协议”）特别约定，若瀚川智能经营状况发生重大变化，经临时债委会表决通过，可提前终止或延长临时债委会协议。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到了经临时债委会全体成员单位共同签署的《〈临时债委会协议〉补充协议》，该补充协议为《临时债委会协议》之延续。经临时债委会全体成员表决通过，决定将临时债委会延期 6 个月，有效期至 2026 年 11 月 7 日。具体情况如下：

一、前期临时债委会及协议情况

2025 年 5 月，各方制定临时债委会方案，债权银行成立“临时债委会”，各银行将通过政府转贷资金，以转贷、借新还旧、展期等方式向公司提供资金。逾期贷款得到续贷、转贷，公司债务压力有所缓解。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-039）。

2025年11月，临时债委会召开了临时债委会工作会议，各债权行于会议中现场表决，同意临时债委会继续存续。本次临时债委会延续6个月，自2025年11月8日至2026年5月7日。具体内容详见公司于2025年11月26日披露的《关于未能按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的进展公告》（公告编号：2025-089）。

根据公司与临时债委会签订的补充协议，临时债委会已延期6个月至2026年5月7日，该补充协议为《临时债委会协议》之延续，根据《临时债委会协议》补充协议特别约定，若瀚川智能经营状况发生重大变化，经临时债委会表决通过，可提前终止或延长临时债委会协议。具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于签署《临时债委会协议》补充协议的公告》（公告编号：2025-093）。

2026年4月10日，临时债委会各债权行表决同意临时债委会继续延续6个月，但尚未签署新的《临时债委会协议》补充协议。具体内容详见公司于2026年5月9日披露的《关于公司临时债委会补充协议期限届满暨后续进展的公告》（公告编号：2026-028）。

二、本《〈临时债委会协议〉补充协议》内容

1、背景目的：为持续防范和化解公司及其关联企业的债务风险，维护全体金融机构债权人合法权益，经临时债委会全体成员表决通过，决定将临时债委会延期6个月，有效期至2026年11月7日。

2、补充协议内容：该补充协议为原《临时债委会协议》之延续，原协议及原补充协议所有条款继续有效，该补充协议生效后，临时债委会有效期变更为自2025年5月8日至2026年11月7日。

三、风险提示

根据原《临时债委会协议》补充协议特别约定，若瀚川智能经营状况发生重大变化，经临时债委会表决通过，可提前终止或延长临时债委会协议。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)，公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026年6月6日